

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成29年6月15日(2017.6.15)

【公開番号】特開2016-127227(P2016-127227A)

【公開日】平成28年7月11日(2016.7.11)

【年通号数】公開・登録公報2016-041

【出願番号】特願2015-2101(P2015-2101)

【国際特許分類】

H 01 G	11/10	(2013.01)
H 01 G	9/26	(2006.01)
H 01 G	2/04	(2006.01)
H 01 G	11/78	(2013.01)
H 01 G	11/74	(2013.01)
H 01 G	9/08	(2006.01)
H 01 G	2/10	(2006.01)

【F I】

H 01 G	11/10	
H 01 G	9/00	5 2 1
H 01 G	1/03	Z
H 01 G	11/78	
H 01 G	11/74	
H 01 G	9/08	E
H 01 G	1/02	C

【手続補正書】

【提出日】平成29年4月26日(2017.4.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0027】

回路基板20の上面に実装された電子部品21aは、マイクロコンピュータ、ロジックIC、小信号系のトランジスタ、等である。これらの電子部品21aは、消費電力が少なく、発熱の小さなものである。